Shattered Trust: When Replacement Smartphone Components Attack

Guilherme Suardi Calin

• Smartphones são comumente derrubados, rachando sua tela.

• De acordo com um estudo realizado em 2015, mais da metade dos usuários de smartphones já danificaram a tela do celular pelo menos uma vez.

• Uma tela rachada de um smartphone pode ser consertada em uma loja oficial da fabricante como a Apple Store, porém...

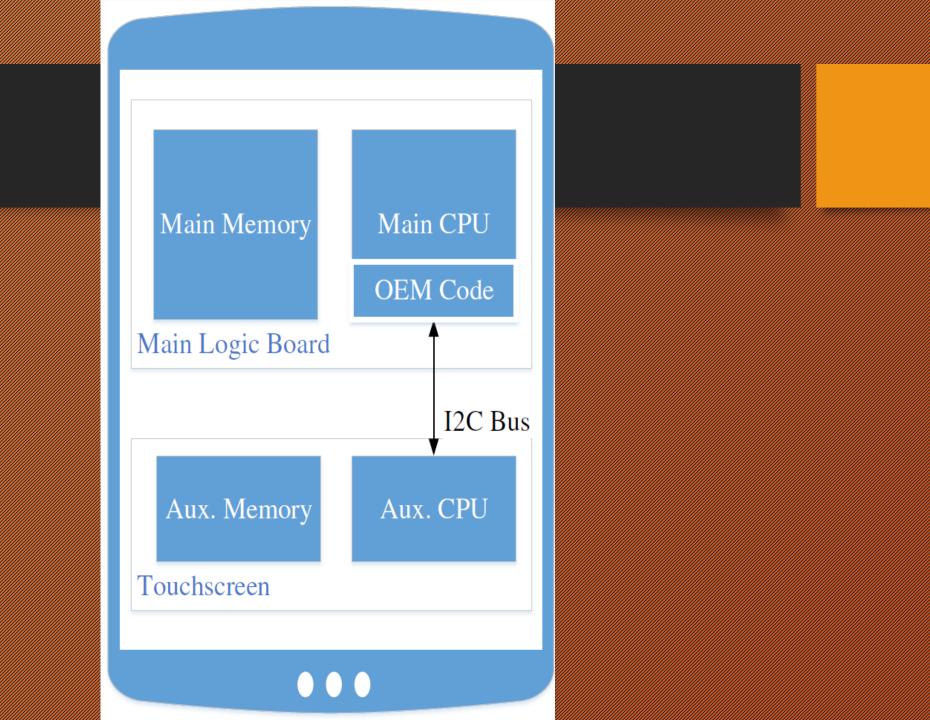
• ...é mais barato consertar a tela danificada em uma assistência terceirizada.

 Reparos não-oficiais costumam utilizar componentes baratos que podem, intencionalmente ou não, introduzir hardware falsificado no telefone.

- Telas sensíveis ao toque, e outros componentes de hardware como sensores de orientação e leitores NFC raramente são produzidos pela fabricante do smartphone.
- Esses componentes e seus drivers são fornecidos por empresas especializadas, chamadas de Original Equipment Manufacturer (OEM), como a Synaptics e a MediaTek.
- O código dos *drivers* dos componentes integrado no código da fabricante do *smartphone*, fazendo os ajustes necessários.

 A placa do smartphone executa algum driver da OEM integrado, e este por sua vez se comunica com o componente por meio de uma interface de comunicação I2C.

 O mesmo paradigma de arquitetura de driver é comumente utilizado até mesmo em smartphones utilizados por agências do governo.



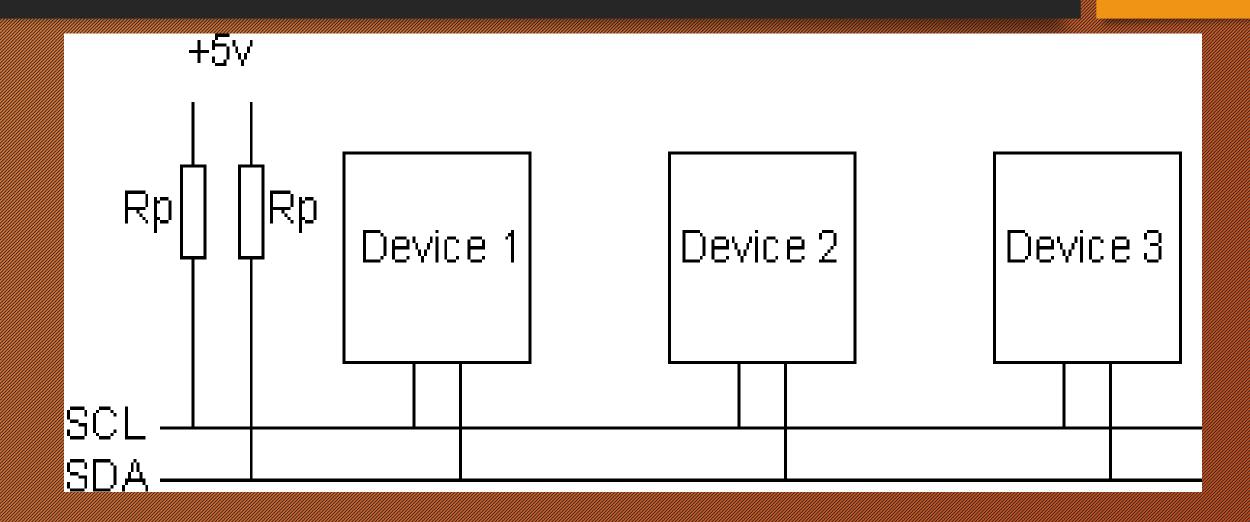
Comunicação I2C

 Comunicação serial síncrona do tipo mestre-escravo desenvolvida pela Philips na década de 90.

• Possui uma linha para dados (SDA) e outra para clock (SCL).

• Cada escravo possui um endereço único que o identifica.

Comunicação I2C



Comunicação 12C

 Quando o mestre quer iniciar uma comunicação, ele traz o valor de SDA para nível lógico baixo, e logo em seguida, escreve o endereço do escravo com quem ele quer se comunicar.

 Se o escravo com esse endereço existir, ele envia um pulso na linha SCL. Drivers de dispositivo s\(\tilde{a}\)o assumidos como estando dentro de um limite de confiança do smartphone.

• Ao contrário de periféricos *plug-and-play* como USB, esses *drivers* assumem que os componentes do telefone com o qual eles se comunicam também estão dentro desse limite de confiança.

 Como um periférico substituído malicioso pode abusar dessa confiança? • O artigo utilizou a seguinte restrição no modelo de ataque: apenas um componente específico com *hardware* limitado é malicioso.

 Os ataques permitiram gravar informação digitada, instalar aplicativos sem consentimento do usuário, direcioná-lo a sites de phishing e explorar vulnerabilidades no kernel. Interfaces de hardware são motivo de preocupação na parte de segurança no campo de PCs.

• Componentes com DMA como GPUs podem implantar *malwares* na memória do *kernel*.

• Devido a *smartphones* possuírem uma configuração mais estática, não há muito estudo no aspecto de segurança de *hardware*.

• Existem riscos de componentes falsificados na própria cadeia de fornecimento de *smartphones*.

- Em 2016, pesquisadores da Underwriters Laboratories obtiveram 400 carregadores de iPhone de múltiplas fontes em 8 países.
- Também em 2016, a Apple processou o fornecedor da Amazon Mobile Star LLC por venda de produtos falsificados, como cabos, carregadores e iPhones.

• Estimativas assumem que existem cerca de 2 bilhões de *smartphones* em circulação.

 Se 20% deles já tiveram a tela trocada pelo menos uma vez, então existem cerca de 400 milhões de smartphones com a tela substituída.

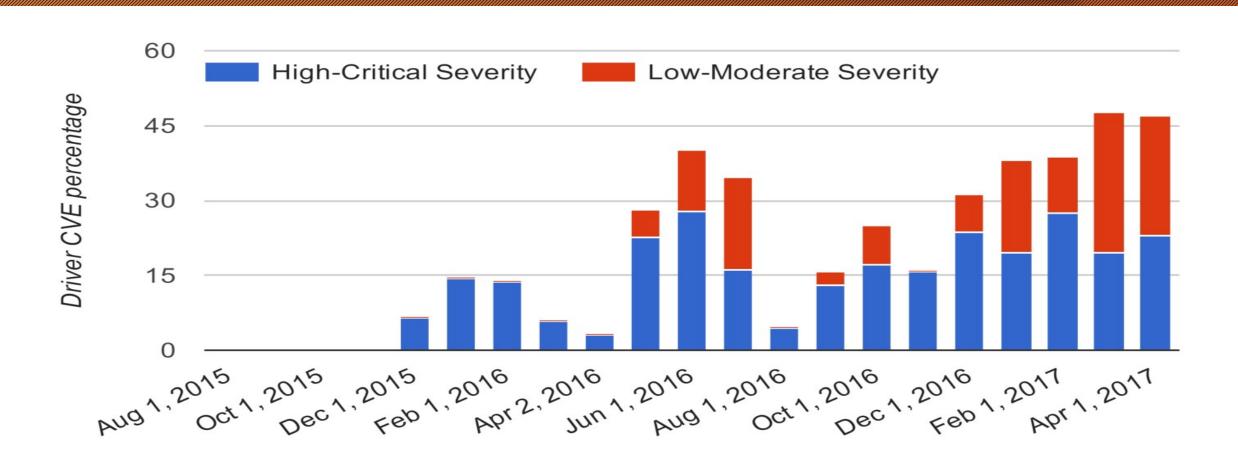
 Um ataque baseado em componente malicioso que comprometa mesmo que uma fração disso já terá uma escala comparavél a uma grande botnet.

- Que tipos de dano um periférico malicioso dentro do smartphone pode causar?
- Ataques de primeira ordem não dependem de vulnerabilidades de *software*, e utilizam os modos de interação padrão do componente sem o consentimento do usuário, como registrar atividade de toque na tela ou personificar o usuário para propósitos maliciosos.
- Ataques de segunda-ordem visam comprometer o aparelho ao causar um mal funcionamento no driver e por sua vez comprometer o kernel.

• Com o *kernel* comprometido, é possível desativar detecção e prevenção de atividade suspeita do Sistema e bisbilhotar sensores.

Quase 30% das CVEs (Common Vulnerabilities and Exposures)
Android corrigidas entre 2015 e 2017 ocorreram no contexto de driver.

CVEs Android em contexto de driver

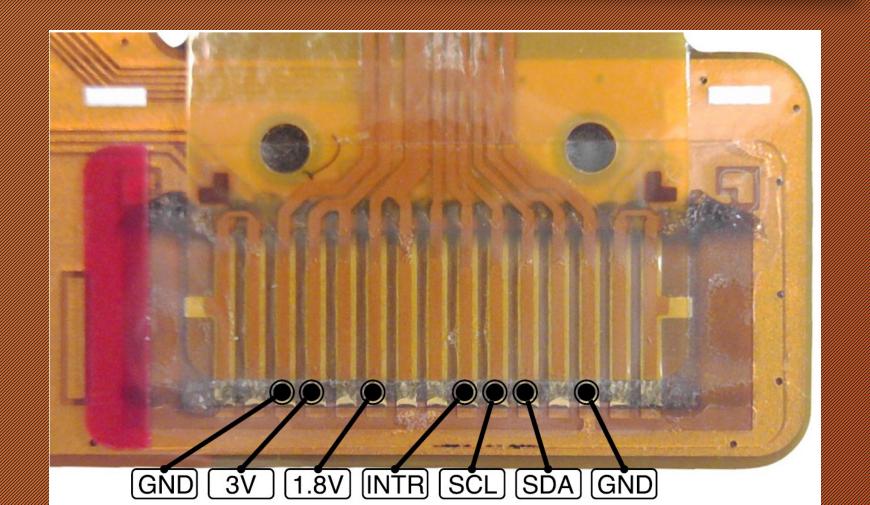


 Apesar de touchscreens possuirem capacidades e propriedades físicas diferentes de acordo o smartphone em que serão inseridas, elas possuem um aspecto geral em comum.

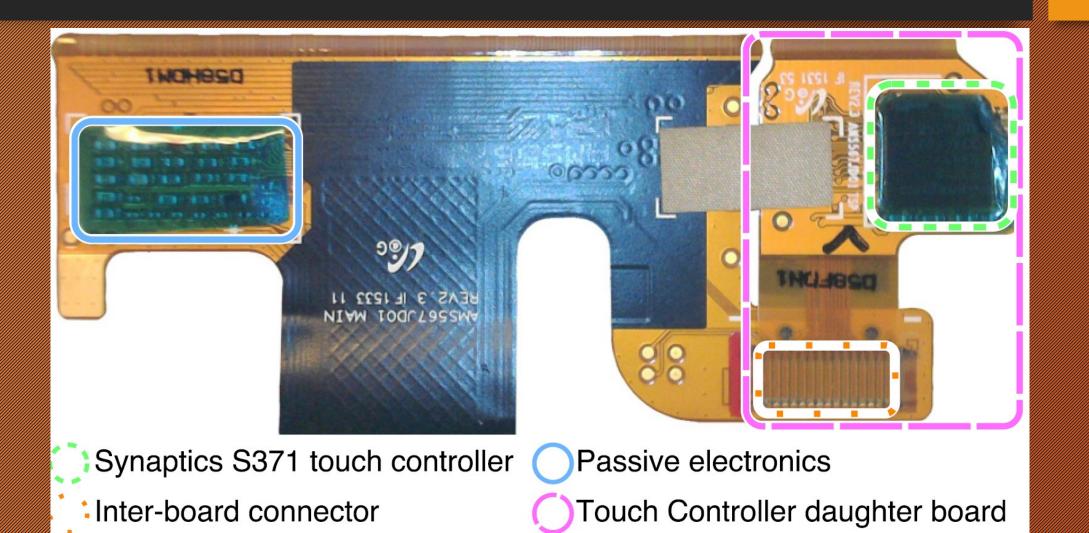
• Foi realizada uma análise do hardware touchscreen do Huawei Nexus 6P que possui uma controladora touch Synaptics S3718, bem como análise do driver disponível no repositório da Google MSM. O protocol de comunicação foi analisado utilizado um Analisador Lógico.

- Uma configuração touchscreen é basicamente composta de um display, superficie de sensoriamento e controladora touch.
- A controladora touch costuma estar em uma PCB auxiliar, chamada de daughter board, que também possui um conector para a placa principal do smartphone.
- No caso da tela do Nexus 6P, existem múltiplas daughter boards.
- A daughter board da controladora touch do Synaptics S3718 tem os sinais necessários para comunicação I2C, além de um sinal dedicado a notificação de interrupções.

DB da controladora touch do Synaptics S3718



Configuração completa da tela



- Durante o processo de boot, o driver do periférico solicita à memória da controladora touch sobre quais funções a controladora possui.
- Isso é reportado em um descritor de função de 6 bytes com os endereços necessários e quantidade de tipos de interrupções que podem ser geradas.
- O driver então verifica se não há atualizações disponíveis, e eventualmente realiza as configurações necessárias das funções.

• Dois ataques foram apresentados no artigo, em que o primeiro permite que o atacante grave, intercepte e injete eventos *touch*, enquanto o segundo se aproveita de vulnerabilidades descobertas no *kernel* para obter acesso privilegiado.

• Ataques são demonstrados no Huawei Nexus 6P executando o SO Android 6.0.1, com configuração de fábrica.

- A configuração completa da tela foi desacoplada do resto do smartphone, e ao identificar a daughter board da controladora, esta foi separada da placa principal da tela usando ar quente.
- Com isso, a controladora foi soldada a fios de cobre, que por sua vez foram conectados em uma placa protótipo, simulando um cenário chip-in-the-middle.
- O ataque realizado utilizou um Arduino, baseado em um microcontrolador ATmega328.

 A idéia do primeiro ataque é que o microcontrolador analisa os eventos provenientes da tela e os manipula, injetando eventos no barramento de comunicação.

• No firmware do microcontrolador, foi programado máquinas de estado para analisar o modo em execução do teclado e o que é digitado, além de um banco de dados para mapear regiões da tela no teclado virtual.

- No teclado básico do Huawei Nexus 6P, há quatro modos: alfabeto, símbolos, números e emojis.
- A máquina de estado responsável pelo que é digitado compara o que foi pressionado com eventos específicos (como digitar uma URL). Quando um evento é detectado, a injeção touch é ativada e eventos são inseridos na linha de comunicação.
- O *hardware* utilizado foi capaz de criar eventos *touch* em uma taxa de 60 toques por segundo.

- O outro ataque explora vulnerabilidades no código OEM do *driver* embarcado no *kernel* do SO, para execução de código arbitrário privilegiado.
- Ao forjar informações adicionais de funcionalidades, fez-se com que o *driver* descobrisse mais interrupções do que sua estrutura interna pode armazenar, causando um *heap overflow*.
- Com isso, foi possível aumentar a quantidade de interrupções disponíveis fazendo um override no inteiro que armazena esse valor.
- Uma interrupção então é provocada, fazendo com que o *driver* solicite uma quantidade anormal de dados, causando um *buffer overflow*, que por sua vez é explorado utilizando uma cadeia ROP (*Return Oriented Programming*).

Return Oriented Programming

- Existem mecanismos de proteção do kernel para injeção e execução de código malicioso, como o W⊕X.
- W⊕X é uma técnica para evitar a utilização de vulnerabilidades em tempo de execução. Tabelas de paginação do espaço de memória virtual jamais devem ter permissões de escrita E execução ao mesmo tempo.

Return Oriented Programming

- Surgiu então o ataque return-to-libc, em que o atacante utiliza um buffer overflow para sobrescrever o endereço de retorno da pilha com o endereço de uma instrução legítima localizada dentro da biblioteca libc, colocando os argumentos da função em outra porção da pilha.
- A técnica de ROP generalizou o ataque *return-to-libc* ao realizar uma cadeia de pequenos fluxos de execução de instruções, que então retornam.
- Várias instruções podem então ser combinadas no que é chamado de gadget.

- O microcontrolador desativa a energia do controlador touch e começa a imitar seu comportamento.
- Durante o boot, quando o *driver* solicitar o descritor de função para a controladora em endereços de valor maior do que normalmente existe dentro da controladora, o microcontrolador responde com um conjunto de descritores forjados.
- Esses descritores forjados vão fazer com que o mapa de registradores de interrupção exceda seus limites.
- Dentro do driver, um loop itera sobre o mapa de registradores de interrupção, que irá escrever valores fora do mapa de ativação de interrupções, fazendo com que o inteiro que guarda o número de fontes de interrupção seja sobrescrito.

 Depois que o boot é completado, o microcontrolador provoca uma interrupção fazendo com que o driver leia uma quantidade anormal de bytes, causando um buffer overflow.

• Dentro dessa quantidade de bytes, existe uma cadeia ROP que chama funções do *kernel* para escrever determinadas informações em regiões de memória do *kernel* protegidas.

Gadget Order	Gadget Code	Relevant Pseudocode
1	ldp x19, x20, [sp, #0x10]; ldp x29, x30, [sp], #0x20; ret;	Load arguments from stack to registers X19 and X20
2	mov x2, x19; mov x0, x2; ldp x19, x20, [sp, #0x10]; ldp x29, x30, [sp], #0x30; ret;	Assign X2 := X19; Load arguments from stack to registers X19 and X20
3	mov x0, x19; mov x1, x20; blr x2; ldp x19, x20, [sp, #0x10]; ldr x21, [sp, #0x20]; ldp x29, x30, [sp], #0x30; ret;	Assign X0 := X19; Assign X1 := X20; Call X2(X0, X1)

 Com as informações escritas em regiões de memória do kernel, foi possivel:

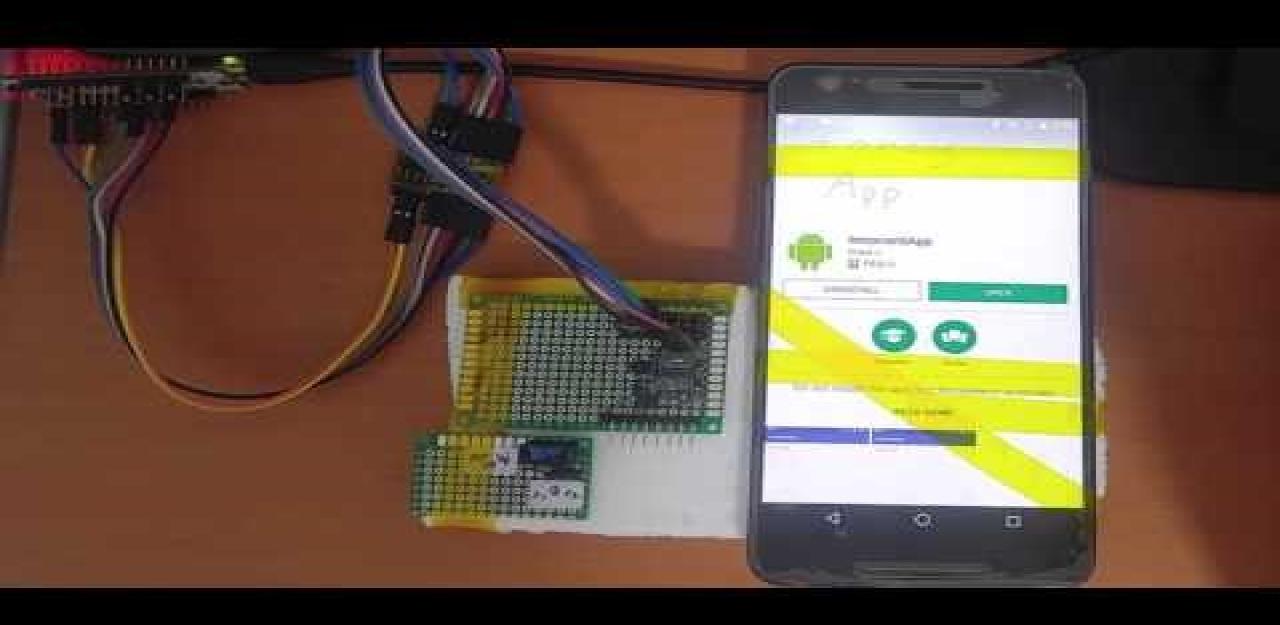
Desativar checagens em chamadas de Sistema, permitindo que qualquer usuário e aplicativo consiga privilégios de *root*.

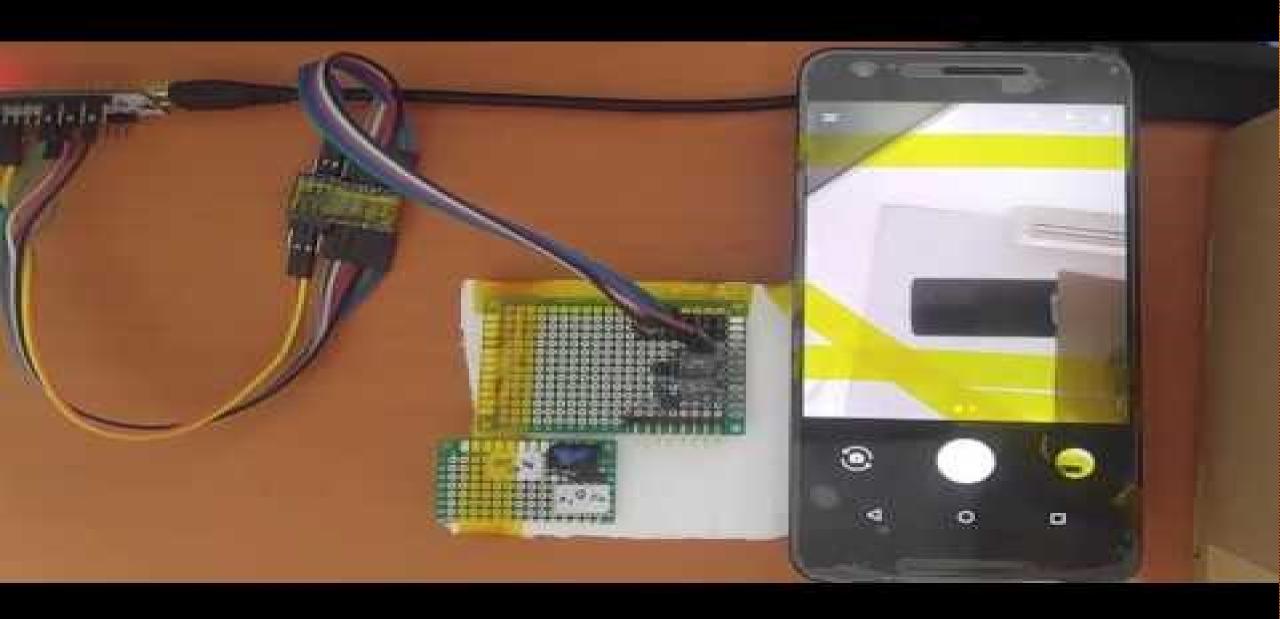
Incapacitar o modulo SELinux, não bloqueando atividades suspeitas.

Desabilitar checagem de *buffers* em todos os *buffers* de usuário em chamadas de sistema.

Abrir uma "porta dos fundos" para um atacante experiente.

- Após realizados os ataques individuais, foi realizada uma combinação de ataques para um efeito malicioso maior.
- É possível realizar ataques com a tela desligada, enquanto uma ação maliciosa é realizada.
- Nesse primeiro ataque combinado realizado, um aplicativo é instalado sem o consentimento do usuário, com permissões e direitos arbitrários.
- Em outro ataque combinado, o celular tira uma foto do usuário sem seu consentimento e envia por e-mail.





- Em um ataque combinado para comprometer todo o *smartphone*, foi utilizado uma combinação de *touch injection* e vulnerabilidades de *driver*.
- O atacante usa *touch injection* para instalar um aplicativo sem o consentimento do usuário. Da próxima vez que o telefone reiniciar, o microcontrolador cria uma vulnerabilidade durante o boot que é utilizada pelo aplicativo, tomando então o controle do sistema e realizando atividade maliciosa.
- Quando o aplicativo consegue executar comandos como root, ele desativa o modulo SELinux, exfiltra dados privados e tokens de autenticação e cria um shell de root remoto para o atacante.

Contramedidas sugeridas

 Sugere-se o conceito de "enfrentar hardware com hardware", implementando um firewall I2C em hardware, acoplado na placa mãe do smartphone.

• Todas as vulnerabilidades encontradas pelos autores do artigo foram informadas à Google em fevereiro de 2017, e já foram corrigidas.

Obrigado pela atenção!